

www.ablic.com

車載用 125°C動作 CMOSオペアンプ

© ABLIC Inc., 2014-2018 Rev.1.1_00

本ICは汎用アナログ回路を小型パッケージに搭載したICです。CMOS型オペアンプで、位相補償回路を内蔵し、低電圧動作、低消費電流の特長を持っています。

S-19610ABは、デュアルオペアンプ (2回路入り) です。

注意 本製品は、車両機器、車載機器へのご使用が可能です。これらの用途でご使用をお考えの際は、必ず弊社窓口までご 相談ください。

■ 特長

・低入力オフセット電圧 : V_{IO} = +6.0 mV max. (Ta = -40° C ~ +125°C)

・動作電源電圧範囲 : V_{DD} = 2.70 V ~ 5.50 V
 ・低消費電流 (1回路あたり) : I_{DD} = 1.00 mA typ.
 ・内部位相補償 : 外付け部品が不要
 ・動作温度範囲 : Ta = −40°C ~ +125°C

・鉛フリー (Sn 100%)、ハロゲンフリー

• AEC-Q100対応*1

*1. 詳細は、弊社営業部までお問い合わせください。

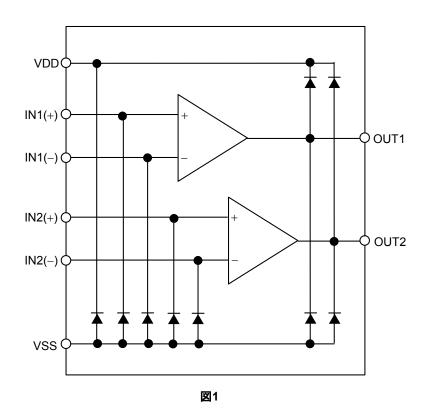
■ 用涂

- 電流センス
- 信号増幅
- ・バッファ
- ・アクティブ・フィルタ

■ パッケージ

• TMSOP-8

■ ブロック図



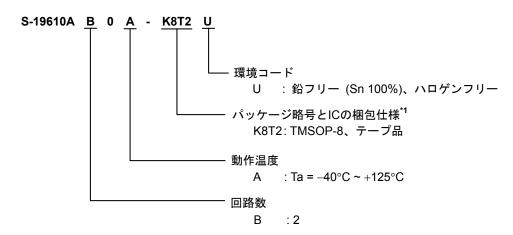
■ AEC-Q100対応

本ICはAEC-Q100の動作温度グレード1に対応しています。 AEC-Q100の信頼性試験の詳細については、弊社営業部までお問い合わせください。

■ 品目コードの構成

製品名における文字列が示す内容は "1. 製品名" を、パッケージ図面は "2. パッケージ" を、製品タイプは "3. 製品名リスト"を参照してください。

1. 製品名



*1. テープ図面を参照してください。

2. パッケージ

表1 パッケージ図面コード

パッケージ名	外形寸法図面	テープ図面	リール図面	
TMSOP-8	FM008-A-P-SD	FM008-A-C-SD	FM008-A-R-SD	

3. 製品名リスト

表2

製品名	パッケージ
S-19610AB0A-K8T2U	TMSOP-8

■ ピン配置図

1. TMSOP-8

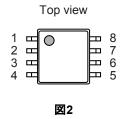


表3

端子番号	端子記 号	端子内容
1	OUT1	出力端子1
2	IN1(-)	反転入力端子1
3	IN1(+)	非反転入力端子1
4	VSS	GND端子
5	IN2(+)	非反転入力端子2
6	IN2(-)	反転入力端子2
7	OUT2	出力端子2
8	VDD	正電源端子

■ 絶対最大定格

表4

(特記なき場合: Ta = -40°C~+125°C)

(•
項目	項目記号		単位
電源電圧	V_{DD}	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 7.0$	
入力電圧	$V_{IN(+)}, V_{IN(-)}$	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 7.0$	V
出力電圧	V _{OUT}	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	>
差動入力電圧	V_{IND}	±7.0	>
出力端子電流	I _{SOURCE}	20.0	mA
山力端丁电池 	I _{SINK}	20.0	mA
動作周囲温度	T _{opr}	−40 ~ +125	°C
保存温度	T _{stg}	−55 ~ +150	°C

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、 製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

■ 熱抵抗値

表5

項目	記号	条件		Min.	Тур.	Max.	単位
ジャンクション温度 – 周囲温度間 熱抵抗値 ^{*1}	$\theta_{\sf JA}$	TMSOP-8	Board A	-	160	-	°C/W
			Board B	-	133	-	°C/W
			Board C	_	_	1	°C/W
			Board D	_	_	-	°C/W
			Board E	_	_	_	°C/W

^{*1.} 測定環境: JEDEC STANDARD JESD51-2A準拠

備考 詳細については、"■ Power Dissipation"、"Test Board" を参照してください。

■ 電気的特性

1. 推奨動作条件

表6

(特記なき場合:Ta = −40°C ~ +125°C)

(特記なき場合 : Ta = −40°C ~ +125°C)

項目	記号	条件	Min.	Тур.	Max.	単位	測定 回路
動作電源電圧範囲	V_{DD}	-	2.70	5.00	5.50	V	_

2. $V_{DD} = 5.0 \text{ V}$

表7

DC電気的特性

項目	記号	条件	Min.	Тур.	Max.	単位	測定 回路
消費電流 (2回路あたり)	I _{DD}	$V_{CMR} = V_{OUT} = \frac{V_{DD}}{2}$, Ta = +25°C	-	2.00	2.50	mA	5
入力オフセット電圧	V _{IO}	$V_{CMR} = \frac{V_{DD}}{2}$	-6.0	±3.0	+6.0	mV	1
入力オフセット電圧ドリフト	$\frac{\Delta V_{IO}}{\Delta Ta}$	$V_{CMR} = \frac{V_{DD}}{2}$	1	±3	ı	μV/°C	1
入力バイアス電流	I _{BIAS}	Ta = +25°C	1	1	1	pА	_
入力オフセット電流	I _{IO}	Ta = +25°C	I	1	I	pА	_
同相入力電圧範囲	V_{CMR}	Ta = +25°C	-0.1	_	3.8	V	2
電圧利得 (開ループ)	A _{VOL}	$\begin{split} &V_{\text{OUT}} = V_{\text{SS}} + 0.5 \text{ V} \sim V_{\text{DD}} - 0.5 \text{ V}, \\ &V_{\text{CMR}} = \frac{V_{\text{DD}}}{2}, \text{ R}_{\text{L}} = 1.0 \text{ M}\Omega, \\ &\text{Ta} = +25^{\circ}\text{C} \end{split}$	88	110	-	dB	8
最大出力振幅電圧	V _{OH}	$R_L = 1.0 \text{ M}\Omega$	4.9	ı	I	V	3
取入山力旅幅电压	V_{OL}	$R_L = 1.0 \text{ M}\Omega$	I	ı	0.1	V	4
同相入力信号除去比	CMRR	$\begin{split} V_{\text{CMR}} &= V_{\text{SS}} - 0.1 \text{ V} \sim V_{\text{DD}} - 1.2 \text{ V}, \\ \text{Ta} &= +25^{\circ}\text{C} \end{split}$	70	85	-	dB	2
電源電圧除去比	PSRR	$2.70 \text{ V} \le \text{V}_{DD} \le 5.50 \text{ V},$ Ta = +25°C	70	90	_	dB	1
ソース電流	I _{SOURCE}	$V_{OUT} = V_{DD} - 0.12 \text{ V}, \text{ Ta} = +25^{\circ}\text{C}$	5.0	_	_	mA	6
シンク電流	I _{SINK}	V _{OUT} = 0.12 V, Ta = +25°C	5.0	_		mA	7

表8

AC雷気的特件

AC電気的特性			(特記なき	場合:Ta =	-40°C ~	+125°C)
項目	記号	条件	Min.	Тур.	Max.	単位
スルーレート	SR	R _L = 1.0 MΩ, C _L = 15 pF (図11 参照)	-	2.00	_	V/μs
利得帯域幅積	GBP	$C_L = 0 pF$	_	3.00	_	MHz

■ 測定回路 (1回路あたり)

1. 電源電圧除去比、入力オフセット電圧

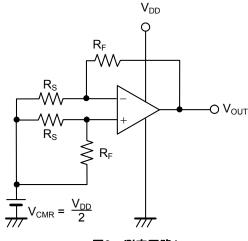


図3 測定回路1

· 電源電圧除去比 (PSRR)

それぞれのV_{DD}時のV_{OUT}を測定し、次式で電源電圧除去比 (PSRR) を求めます。

測定条件:

$$V_{DD}$$
 = 2.70 V : V_{DD} = V_{DD1} , V_{OUT} = V_{OUT1}
 V_{DD} = 5.50 V : V_{DD} = V_{DD2} , V_{OUT} = V_{OUT2}

$$\text{PSRR = 20 log} \left(\left| \frac{V_{\text{DD1}} - V_{\text{DD2}}}{\left(V_{\text{OUT1}} - \frac{V_{\text{DD1}}}{2}\right) - \left(V_{\text{OUT2}} - \frac{V_{\text{DD2}}}{2}\right)} \right| \times \frac{R_{\text{F}} + R_{\text{S}}}{R_{\text{S}}} \right)$$

・入力オフセット電圧 (V_{io)}

$$V_{IO} = \left(V_{OUT} - \frac{V_{DD}}{2}\right) \times \frac{R_S}{R_F + R_S}$$

2. 同相入力信号除去比、同相入力電圧範囲

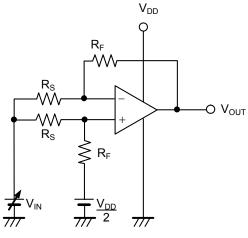


図4 測定回路2

· 同相入力信号除去比 (CMRR)

それぞれの V_{IN} 時の V_{OUT} を測定し、次式で同相入力信号除去比 (CMRR) を求めます。

測定条件:

$$\begin{split} V_{IN} &= V_{CMR\ Max.} : V_{IN} = V_{IN1}, \ V_{OUT} = V_{OUT1} \\ V_{IN} &= V_{CMR\ Min.} : V_{IN} = V_{IN2}, \ V_{OUT} = V_{OUT2} \end{split}$$

CMRR = 20 log
$$\left(\left| \frac{V_{IN1} - V_{IN2}}{V_{OUT1} - V_{OUT2}} \right| \times \frac{R_F + R_S}{R_S} \right)$$

·同相入力電圧範囲 (V_{CMR})

 V_{IN} を変化させ、 V_{OUT} が同相入力信号除去比の規格を満足する入力電圧範囲です。

3. 最大出力振幅電圧

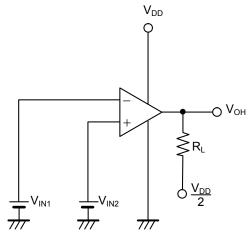


図5 測定回路3

·最大出力振幅電圧 (V_{OH})

測定条件: $V_{IN1} = \frac{V_{DD}}{2} - 0.1 \text{ V}$

$$V_{IN2} = \frac{V_{DD}}{2} + 0.1 \text{ V}$$

$$R_L = 1 \text{ M}\Omega$$

4. 最大出力振幅電圧

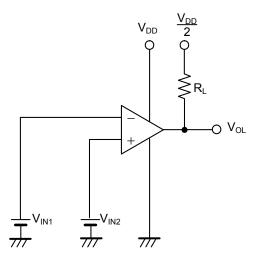


図6 測定回路4

• 最大出力振幅電圧 (VoL)

$$V_{IN1} = \frac{V_{DD}}{2} + 0.1 \text{ V}$$

$$V_{IN2} = \frac{V_{DD}}{2} - 0.1 \text{ V}$$

$$R_{L} = 1 \text{ M}\Omega$$

$$V_{IN2} = \frac{V_{DD}}{2} - 0.1 \text{ V}$$

$$R_L = 1 M\Omega$$

5. 消費電流

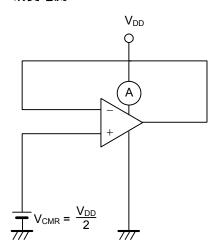
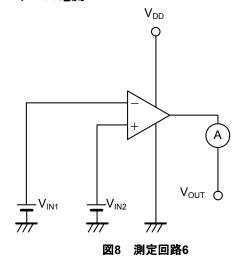


図7 測定回路5

·消費電流 (I_{DD})

6. ソース電流



・ソース電流 (I_{SOURCE})

測定条件:

$$V_{OUT} = V_{DD} - 0.12 \text{ V}$$
 $V_{IN1} = \frac{V_{DD}}{2} - 0.1 \text{ V}$
 $V_{IN2} = \frac{V_{DD}}{2} + 0.1 \text{ V}$

7. シンク電流

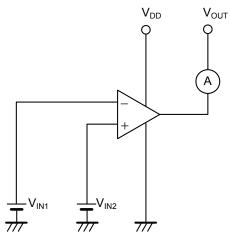


図9 測定回路7

シンク電流 (I_{SINK})

測定条件:

$$V_{OUT} = V_{SS} + 0.12 \text{ V}$$
 $V_{IN1} = \frac{V_{DD}}{2} + 0.1 \text{ V}$
 $V_{IN2} = \frac{V_{DD}}{2} - 0.1 \text{ V}$

8. 電圧利得

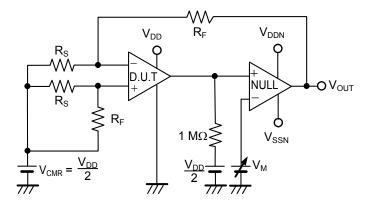


図10 測定回路8

・電圧利得 (開ループ) (A_{VOL})

それぞれの V_M 時の V_{OUT} を測定し、次式で電圧利得 (A_{VOL}) を求めます。

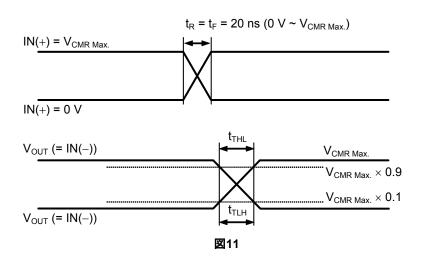
測定条件:

$$\begin{split} V_M &= V_{DD} - 0.5 \; V \quad : V_M = V_{M1}, \; V_{OUT} = V_{OUT1} \\ V_M &= V_{SS} + 0.5 \; V \quad : V_M = V_{M2}, \; V_{OUT} = V_{OUT2} \end{split}$$

$$A_{VOL} = 20 \log \left(\left| \frac{V_{M1} - V_{M2}}{V_{OUT1} - V_{OUT2}} \right| \times \frac{R_F + R_S}{R_S} \right)$$

9. スルーレート (SR)

ボルテージフォロワ回路で測定します。



$$SR = \frac{V_{CMR \; Max.} \times 0.8}{t_{TLH}}$$

$$SR = \frac{V_{CMR \; Max.} \times 0.8}{t_{THL}}$$

■ 注意事項

- ・本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を超える過大静電気がICに印加されないようにしてください。
- ・弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様、出荷先の国などによって当ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。
- ・出力電流は20 mA以下でお使いください。
- ・図12に示すように、本ICの出力端子に100 pF以下の負荷容量を直接接続された状態でも、安定した動作が可能です。100 pFよりも大きい負荷容量を接続する場合には、図13に示すように47 Ω 以上の抵抗を接続してください。また、ノイズ対策としてフィルタを接続する場合においても、100 pFよりも大きい負荷容量を使用する場合には、図14に示すように47 Ω 以上の抵抗を接続してください。

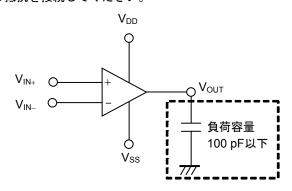


図12

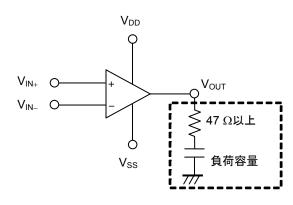
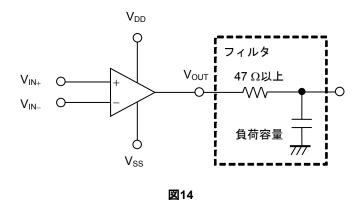


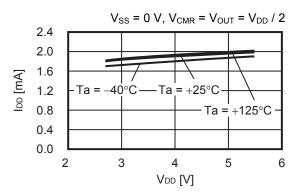
図13



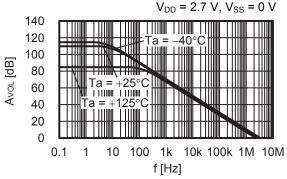
注意 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、 定数を設定してください。

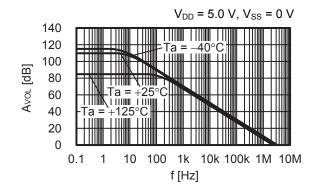
■ 諸特性データ (Typical データ)

1. 消費電流 (I_{DD}) (2回路あたり) - 電源電圧 (V_{DD})



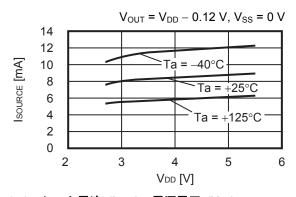
2. 電圧利得 (A_{VOL}) - 周波数 (f)



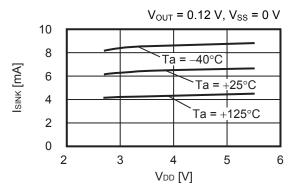


3. 出力電流特性

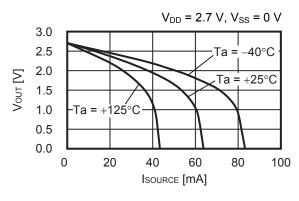
3.1 ソース電流 (I_{SOURCE}) - 電源電圧 (V_{DD})

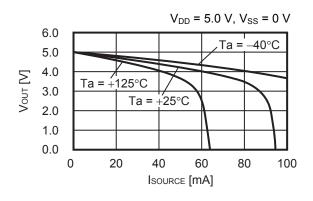


3.2 シンク電流 (I_{SINK}) – 電源電圧 (V_{DD})

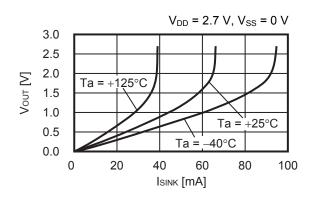


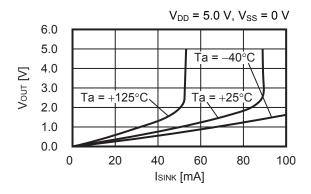
3.3 出力電圧 (V_{OUT}) – ソース電流 (I_{SOURCE})



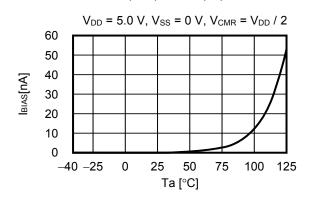


3.4 出力電圧 (V_{OUT}) – シンク電流 (I_{SINK})



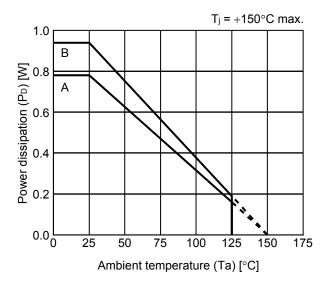


4. 入力パイアス電流 (I_{BIAS}) – 温度 (Ta)



■ Power Dissipation

TMSOP-8

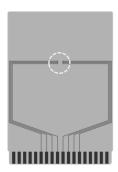


Board	Power Dissipation (P _D)
Α	0.78 W
В	0.94 W
С	_
D	_
Е	_

TMSOP-8 Test Board

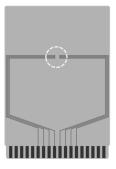
(1) Board A





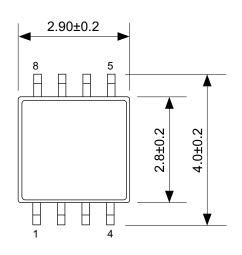
Item		Specification
Size [mm]		114.3 x 76.2 x t1.6
Material		FR-4
Number of copper foil layer		2
	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
Copper foil layer [mm]	2	-
Copper foil layer [min]	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via		-

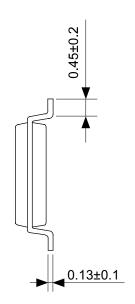
(2) Board B

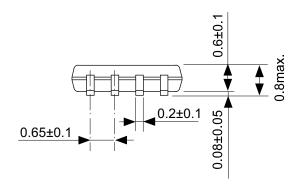


Item		Specification
Size [mm]		114.3 x 76.2 x t1.6
Material		FR-4
Number of copper foil layer		4
	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
Connor foil lover [mm]	2	74.2 x 74.2 x t0.035
Copper foil layer [mm]	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via		-

No. TMSOP8-A-Board-SD-1.0

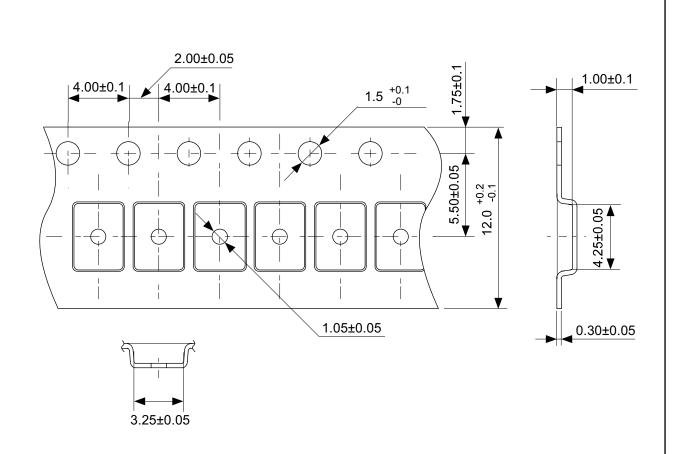


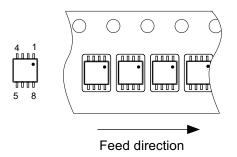




No. FM008-A-P-SD-1.2

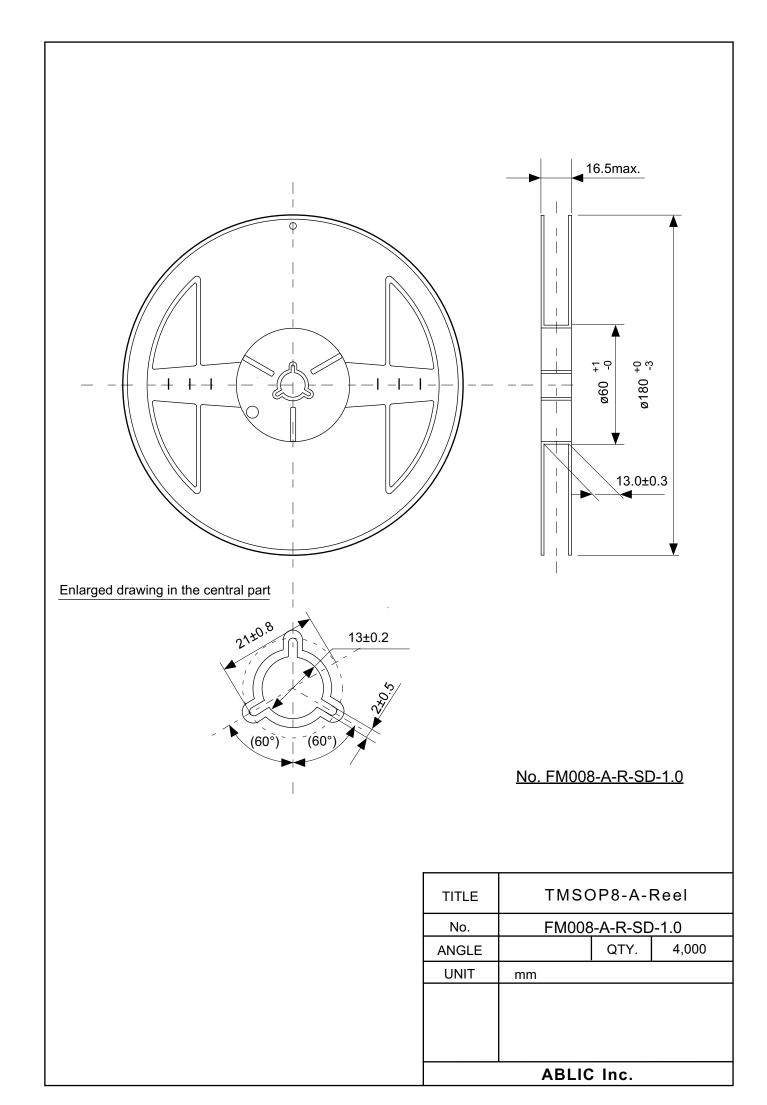
TITLE	TMSOP8-A-PKG Dimensions		
No.	FM008-A-P-SD-1.2		
ANGLE	Q		
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			





No. FM008-A-C-SD-2.0

TITLE	TMSOP8-A-Carrier Tape
No.	FM008-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	



免責事項 (取り扱い上の注意)

- 1. 本資料に記載のすべての情報 (製品データ、仕様、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等) は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。
- 2. 本資料に記載の回路例および使用方法は参考情報であり、量産設計を保証するものではありません。本資料に記載の 情報を使用したことによる、本資料に記載の製品 (以下、本製品といいます) に起因しない損害や第三者の知的財産 権等の権利に対する侵害に関し、弊社はその責任を負いません。
- 3. 本資料の記載に誤りがあり、それに起因する損害が生じた場合において、弊社はその責任を負いません。
- 4. 本資料に記載の範囲内の条件、特に絶対最大定格、動作電圧範囲、電気的特性等に注意して製品を使用してください。 本資料に記載の範囲外の条件での使用による故障や事故等に関する損害等について、弊社はその責任を負いません。
- 5. 本製品の使用にあたっては、用途および使用する地域、国に対応する法規制、および用途への適合性、安全性等を確認、試験してください。
- 6. 本製品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法、その他輸出関連法令を遵守し、関連する必要な手続きを行ってください。
- 7. 本製品を大量破壊兵器の開発や軍事利用の目的で使用および、提供 (輸出) することは固くお断りします。核兵器、生物兵器、化学兵器およびミサイルの開発、製造、使用もしくは貯蔵、またはその他の軍事用途を目的とする者へ提供 (輸出) した場合、弊社はその責任を負いません。
- 8. 本製品は、生命・身体に影響を与えるおそれのある機器または装置の部品および財産に損害を及ぼすおそれのある機器または装置の部品(医療機器、防災機器、防犯機器、燃焼制御機器、インフラ制御機器、車両機器、交通機器、車載機器、航空機器、宇宙機器、および原子力機器等)として設計されたものではありません。上記の機器および装置には使用しないでください。ただし、弊社が車載用等の用途を事前に明示している場合を除きます。上記機器または装置の部品として本製品を使用された場合または弊社が事前明示した用途以外に本製品を使用された場合、これらにより発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。
- 9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。本製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、 社会的損害等発生しないように、お客様の責任において冗長設計、延焼対策、誤動作防止等の安全設計をしてくださ い。また、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 10. 本製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってください。
- 11. 本製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れないようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注意してください。
- 12. 本製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。
- 13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。本資料中の記載内容について、弊社または第三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。本資料の一部または全部を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。
- 14. 本資料の内容の詳細その他ご不明な点については、販売窓口までお問い合わせください。
- 15. この免責事項は、日本語を正本として示します。英語や中国語で翻訳したものがあっても、日本語の正本が優越します。

2.4-2019.07

